BYK添加剤オンラインセミナー
日頃皆様がご検討されている材料設計の自由度が広がります。
BYK添加剤によるソリューションをお役立てください!

BYKプラスチック添加剤オンラインセミナー

電子材料用途向け添加剤

■日時：
① 2022年7月29日（金）9:30~11:00
② 2022年8月3日（水）13:30~15:00

①②両日とも内容は同じです。ご都合に合わせてご参加ください。

■開催方法:Microsoft Teams を使用
インターネットブラウザにて参加いただけます。

■申込方法:下記リンクから参加登録をしてください。
リンク https://forms.office.com/r/xT6VTjapiX

■申込期限:7月22日（金）
★詳細に関してはお申込後メールにてご案内いたします。

ビックケミー・ジャパン（株）プラスチック添加剤部　主催
事務局　マーケティングサービス
お問合せ　info.byk.japan@altana.com

参加費　無料

■プログラム　7月29日㈮9:30~11:00　8月3日㈬13:30~15:00
両日とも内容は同じです。ご都合に合わせてご参加ください。

項目	内容
フィラー分散状態の改良	フィラーを均一に分散安定化させることで、低反りや熱膨張係数の低下を実現します。スラリー粘度を低下させることで、フィラーの高充填化や加工プロセスでの欠陥の発生を減少させます。
レオロジーコントロール	チキソ性を付与することで、フィラーの沈降を抑えることができます。また垂れの防止や加工性を向上させます。
気泡の除去 アンチポッピング	気泡が原因で起こる機械的・電気的物性の低下を防ぎます。B-ステージ化する際のポッピングを防ぐ添加剤についてもご説明します。
基材への濡れ性向上	表面張力をコントロールすることで、フィルムその他基材に対する濡れ性を向上させ、均一な塗膜を得ることができます。

-アンケート回答へのご協力
-ご提供いただいた個人情報は弊社の今後の製品のご紹介など営業活動での使用（左記目的以外には使用せず適切に管理いたします）

A member of ALTANA